RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY - Elektronicabehuizing

2202874

https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2202874

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Montagerailbehuizing voor Raspberry Pi-computers (geschikt voor Raspberry Pi A+, B+, 2B, 3B, 4B en 5B); set bestaande uit onderste behuizingsdeel, bovenste behuizingsdeel, afdekplaat en boardhouder; behuizing volgens DIN 43880

Uw voordelen

- Montage zonder gereedschap
- Veel ruimte voor extra schakelingen op raster- of aanvullende printplaten
- GPIO-connector via aansluittechniek van de serie PTSM bruikbaar
- Eenvoudige moduul-naar-moduul-verbinding door busverbinding via montagerails

Commerciële gegevens

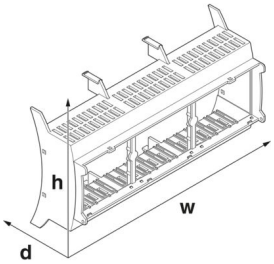
Artikelnummer	2202874
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ACHBAE
Productcode	ACHBAE
GTIN	4055626257211
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	119,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	119,4 g
Douanetariefnummer	85472000
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Behuizingstype	DIN-railbehuizing voor toepassing in installatieverdelers volgens DIN 43880
Behuizingstype	Modulaire gebouweninstallatiebehuizing
Behuizingsserie	BC
Productfamilie	BC 107,6..
Ventilatieopening aanwezig	ja

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	107,6 mm
Hoogte	89,7 mm
diepte	62,2 mm
Deeleenheid	6 TE

Materiaal

Kleur (Bovenste behuizingsdeel)	lichtgrijs (RAL 7035)
Kleur (Onderste behuizingsdeel)	lichtgrijs (RAL 7035)
materiaal	PC
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 20 °C

Omgevingstemperatuur	20 °C
reductiefactor	1

Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 30 °C

Omgevingstemperatuur	30 °C
reductiefactor	0,84

Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 40 °C

Omgevingstemperatuur	40 °C
reductiefactor	0,72

Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 50 °C

Omgevingstemperatuur	50 °C

reductiefactor	0,6

Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 60 °C

Omgevingstemperatuur	60 °C
reductiefactor	0,48

Vermogensdissipatie afzonderlijke behuizing bij 70 °C

Omgevingstemperatuur	70 °C
reductiefactor	0,38

Omgevingsomstandigheden

Max. te bereiken IP-code	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-5 °C ... 100 °C

Gegevens printplaat

Type printplaatbevestiging	vergrendeling

Montage

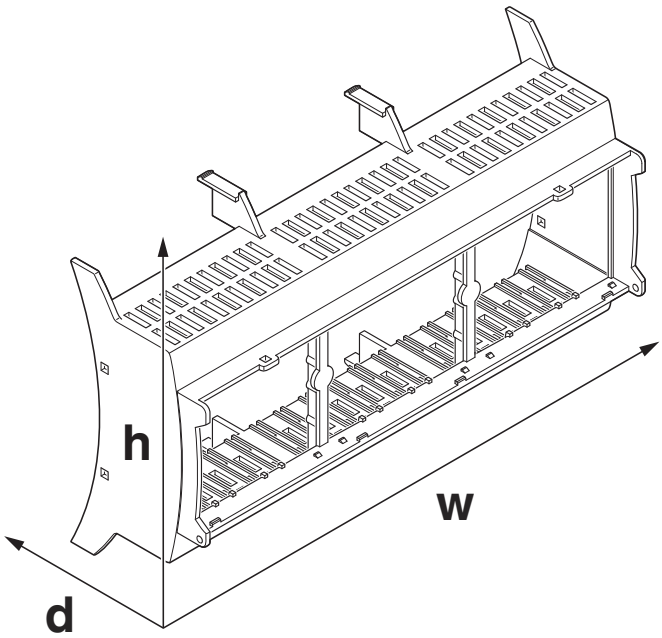
montagetechniek	Inklikken

Verpakkingsinformatie

verpakkingsmethode	verpakt in karton
soort verpakking	Karton

Tekeningen

Maatschets



Schematische afbeelding ter illustratie van de afmetingen van het artikel. De afbeelding toont niet het gewenste product. Zie voor meer bijzonderheden de producttekeningen onder tabblad "Downloads".

Toelatingen

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2202874

UL Recognized
Toelatings-ID: E240868

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190201
ECLASS-15.0	27190201

ETIM

ETIM 9.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl